



Estación de Soldado / Desoldado por Infrarrojos Para Componentes SMD Y BGA.

Mod. T-862++

Características:

1- De tecnología infrarroja generada por lámpara, el calor se distribuye de manera óptica (3 lentes según necesidad) y uniforme, evitando el deterioro de componentes adyacentes al área de trabajo. Evitando el "choque térmico" ocurrido en sistemas de aire caliente.

2- Muy fácil de usar.

3- Tamaño de componentes: entre 15 – 40 Mm., sin necesidad de herramientas adicionales para la operación de soldado / desoldado.

4-Especialmente indicada para componentes micro-BGA, "ideal telefonía celular"

5- Lámparas de larga duración, económicas y fáciles de reemplazar.



DRIHM S.R.L.



Especificaciones técnicas:

Voltaje y Frecuencia	AC 220V/50Hz
Potencia	800 W
Rango de Temperatura (Lámpara)	100° C – 350° C
Área del Pre calentador	120 x 120 Mm.
Potencia del Pre calentador	650 W
Rango de Temperatura (Perca.)	60° C – 200° C
Tamaño de comp. soportados	15 – 40mm

Accesorios incluidos:

Estación Base	1
Guía PCB	1
Interlock	1
Soldador Lápiz	1
Soporte soldador Lápiz	1
Manual de Uso	1
Filtro (Protector ocular)	1
Lente (D=28 Mm.)	1
Lente (D=38 Mm.)	1
Lente (D=48 Mm.)	1